

機器操作講習会（第2期分）の開催について

平成25年 8月23日

京都府中小企業技術センター

担当：企画連携課

電話：075-315-8635

□ 趣 旨

当センター所有の分析機器等について、概要説明と実際に機器を使用して操作実習を行います。企業の開発、品質管理担当者様に新製品開発、品質向上、不良品対策等にこうした機器をご利用いただくため、下記の講習会を開催することとしましたのでお知らせします。

なお、この講習会は、雇用調整助成金制度の対象となる教育訓練に該当するようカリキュラムを組んでいます。

日時	コース名	時間	内 容	定員	講 師
9月20日 (金曜)	非破壊検査コース	13:30 ～ 16:45	鋳物製品、電気製品から電子基板まで様々な試料を対象に、破壊せずに内部の透過像を観察できる工業用X線透視装置及び微小部X線透過試験装置について説明、実習を行います。	5名	当センター 北垣 主研 小山 技師
10月11日 (金曜)	材料分析コース	13:30 ～ 16:45	蛍光X線分析装置及びX線回折装置の概要説明と機器を使用しての操作説明を行います。	5名	当センター 関 主研 中村 主研

□ 会 場

〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 134（七本松通五条下ル） 京都府産業支援センター

□ 受 講 料 無 料

□ 申 込 先

京都府中小企業技術センター 企画連携課 企画・情報担当

TEL 075-315-8635 FAX 075-315-9497 e-mail kikaku@mtc.pref.kyoto.lg.jp

当センターのホームページ (<http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp>) からお申し込みできます。

□ 締 切： 定員に達し次第